

YUEQING HONGYI ELECTRONICS CO., LTD  
乐清市宏一电子有限公司

SPECIFICATION FOR APPROVAL  
承认书

CUSTOMER 客户名称	
DESCRIPRION 产品名称	SM250 系列连接器
ITEM NO 编 号	HY-A25011 (A79)
DATE 日 期	2022-10-11

CUSTOMER ACKNOWLEDGEMENT SEAL

客户承认印签

(APPROVAL) 核准	(ENGINEERING) 工程	(PURCHASE) 采购	(QUALITY) 品质
承认结果: <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/> 重新送样			

ISO9001

ISO14001

ISO45001

IATF16949 体系认证

ADD: No. 30, Wenjing Road, Houyu village, Shifan street, Yueqing City, Zhejiang Province

地址: 浙江省乐清市石帆街道后屿文景路 30 号

TEL:0577-62380521

FAX: 0577-62381979 P.C:325608

http: //www.zhehongyi.com

E-MAIL:yaohongxiao88@126.com



# 产 品 承 认 书 目 录

1、封面	1-1
2、修订履历	2-2
2、目录	3-3
3、技术规范	4-9
4、产品图纸	10-11

# PRODUCT SPECIFICATION

## 产品规范

### 1、Scope

#### 适用范围

This specification includes the following specifications, including the specification of 2.50mm pitch SM250 series connector

本规范包括下列此种规格包括 2.50mm Pitch SM250 系列连接器规格说明

### 2、Appearance and Dimension

#### 外观及尺寸

2.1 Appearance:Product surface without defect、dirt、crack、and mechanical damang,Contactwithout rust,plating not oxidized and not peeled.

产品表面不应有对制品有害的缺陷、污垢、裂痕及机械损伤；接触件无锈蚀、镀层氧化脱落等现象

2.2 Dimension:According to drawings

外形尺寸：依照附图

### 3、Disposal of Material and surface

#### 材料与表面处理

Specification 规格内容	Material 材质	Finish 表面处理	Environmental protection grade 环保等级	
Terminal 端子	Phosphor bronze 磷铜 厚 0.20mm	Tin Plating:2.5~5 μ m 镀锡：2.5~5 μ m	RoHS2.0	
Housing 胶壳	PA66 UL94V-0	Color: White 颜色：白色		
Wafer 直针座	Plastic 塑壳	PA66 UL94V-0		Color: Beige 颜色：米色
	Contact 插针	Brass 黄铜 厚 0.64mm		Tin Plating:2.5~5 μ m 镀锡：2.5~5 μ m
Wafer 弯针座	Plastic 塑壳	PA66 UL94V-0		Color: Beige 颜色：米色
	Contact 插针	Brass 黄铜 厚 0.64mm		Tin Plating:2.5~5 μ m 镀锡：2.5~5 μ m

#### 4、Ratings and applicable wires

##### 额定等级

Item 项目	Standard 规格
Rated Voltage 额定电压	250V AC/DC
Rated Current 额定电流	3A AC/DC
Ambient temperature Range 使用温度范围	-25°C- +85°C
Applicable wire insulation 适用线径	AWG22#-28#

#### 5、Electrical Performance

##### 电气性能

N0. 序号	Ltem 项目	Test mode 试验方法	Requirement 技术要求
5.1	ContactResistance 接触电阻	Male female cooperation, open voltage less than 20mV, current 100mA detection connector at both ends  公母配合, 开放电压20mV 以下, 电流100mA 检测连接器连接器两端	Initial:30mΩ Max 初始: 30mΩ Max  After Test: 40mΩ Max 试验后: 40mΩ Max
5.2	withstandvoltage 耐电压	Mate connectors, apply 1000V AC for 1 minute between adjacent terminal or ground  公母配合, 在相邻端子, 端子与地片之间, 使用1000V 的交流电1 分钟, 检测连接器	No Breakdown and Flashover  外观无损伤, 无打火花
5.3	InsulationResistance 绝缘电阻	Mate connectors, apply 500V DC between adjacent terminal or ground  公母配合, 在相邻端子, 端子与地片之间, 使用500V 的直流电, 检测连接器	1000MΩ Min

## 6、机械性能

### Mechanical Performance

NO. 序号	Ltem 项目	Test mode 试验方法	Requirement 技术要求
6.1	Terminal crimping wire strength 端子压接导线强度	Fix the crimped terminal, apply axial pull out force on thewire  固定铆线后的端子, 使电线与端 子分离时所需的最小力	AWG#22 wire AWG#22 导线 40N Min
			AWG#24 wire AWG#24 导线 30N Min
			AWG#26 wire AWG#26 导线 20N Min
			AWG#28 wire AWG#28 导线 13N Min
6.2	Terminal/ Housing Retention Force 端子保持力	Apply axial pull out force at the speed rate of $25.4 \pm 3\text{mm}/\text{minute}$ on the terminal assembled in the Housing  以每分 $25.4 \pm 3\text{mm}$ 的速率, 将端子从Housing 内轴 向拔出	Per contact: 15N Min 单一接触点: 15N Min
6.3	Insertion & withdraw Force 插拔力	Insert and withdraw Connectors at the speed rate of $25.4 \pm 3\text{mm}/\text{minute}$  以每分 25.4±3mm 的速率插入和拔出	Refer to paragraph 8 参照第 8 项
6.4	Pin Retention Force Pin 针保持力	Apply axial push force at the speed rate of $25.4 \pm 3\text{mm}/\text{minute}$  以每分 $25.4 \pm 3\text{mm}$ 的速率, 将 PIN 针从 Wafer 内轴向拔出	Per contact: 15N Min 单一接触点: 15N Min

## 7、Endurance Characteristics:

### 环境性能

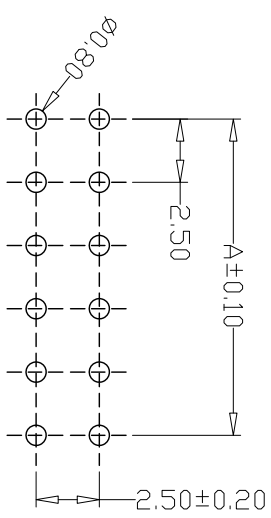
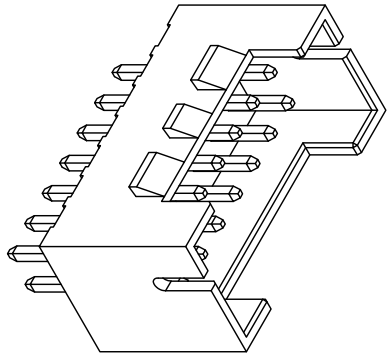
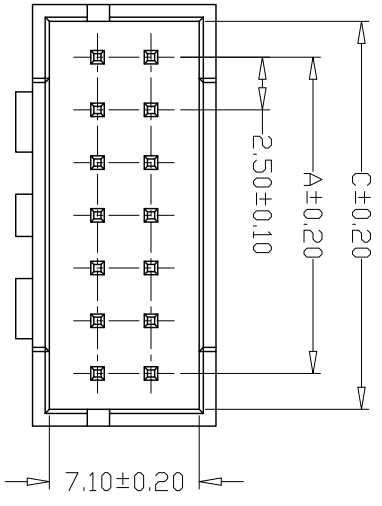
NO. 序号	Ltem 项目	Test mode 试验方法	Requirement 技术要求	
7.1	Repeated Insertion/ Withdrawal 重复插拔	When mated up to 30 cycles repeatedly by the rate of 10 cycles per minute  以每分钟不超过 10 次的速率, 将公母插拔 30 次	Contact Resistance 接触电阻	40 mΩ Max
7.2	Temperature Rise 温升测试	Mating connectors shall be energized at rating current until thermal stability is achieved, and then measured the temperature rise  公母连接器配合后, 加载额定电流直到温度上升到稳定 状态, 然后再测量温升	Temperature Rise 温升测试	30℃ Max
7.3	Vibration test 振动测试	Amplitude: 1.5mm P-P Sweep time: 10~55~10 HZ in 1 minute Duration: 2 hours in each X.Y.Z axials  振幅: 1.5mm P-P 时间: 10~55~10 HZ in 1 minute 持续时间: 每轴向 2 小时	Appearance 外观	No damage 无异常
			Contact Resistance 接触电阻	40 mΩ Max
			Discontinuity 瞬断	1 micro-second Max.
7.4	Heat Resistance 耐热性	85±2℃,96 hours	Appearance 外观	No damage 无异常
			Contact Resistance 接触电阻	40 mΩ Max
7.5	Cold Resistance 耐寒性	-25±3℃,96 hours	Appearance 外观	No damage 无异常
			Contact Resistance 接触电阻	40 mΩ Max
7.6	Humidity 耐湿性	Temperature: 60±2℃ Relative Humidity: 90~95% Duration: 96 hours  温度: 60±2℃ 湿度: 90~95%(RH) 持续时间: 96 hours	Appearance 外观	No damage 无异常
			Contact Resistance 接触电阻	40 mΩ Max
			Withstand Voltage 耐电压	No Breakdown and Flashover 外观无损伤, 无打火花
			Insulation Resistance 绝缘电阻	1000MΩ Min

NO. 序号	Ltem 项目	Test mode 试验方法	Requirement 技术要求	
7.7	温度变化 Temperature Cycling	5 cycles of: a) -25°C 30 minutes b) +85°C 30 minutes	Appearance 外观	No damage 无异常
		从-25°C持续30 分钟升至+85°C持续30 分钟, 循环5 次	Contact Resistance 接触电阻	40 mΩ Max
7.8	Salt spray 盐雾	24±1 hours exposure to a salt spray from the 5±1% solution at 35±2°C	Appearance 外观	No damage 无异常
		在温度35±2°C, 盐水浓度5±1%下, 盐水 喷雾24±1 小时	Contact Resistance 接触电阻	40 mΩ Max
7.9	Solderability 焊锡附着性	Soldering Time: 3-5sec solder Temperature: 245±5°C  焊接时间: 3-5 秒 焊接温度: 245±5°C	Solder Wetting 焊料润湿	Immersion area above 95%  浸渍面积 95% 以上
7.10	Solder- Resistance 焊锡耐热性	DIP type PA66 material welding heat resistance range: Soldering time:3~5sec solder. Temperature:230±5°C DIP 型 PA66 材质焊接耐热范围: 焊接时间: 3~5 秒. 焊接温度: 230±5°C  DIP type PA46 material welding heat resistance range: Soldering time:3~5sec solder. Temperature:245±5°C DIP 型 PA46 材质焊接耐热范围: 焊接时间: 3~5 秒. 焊接温度: 245±5°C	Appearance 外观	No damage 无异常



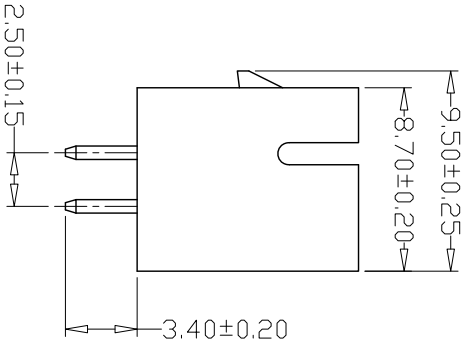
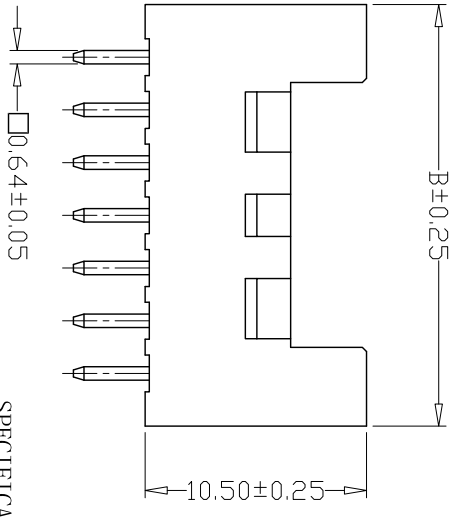


版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN



PCB LAYOUT

PIN	尺寸 (mm)		
	A	B	C
-2*07A	15.00	20.00	18.40
-2*08A	17.50	22.50	20.90
-2*09A	20.00	25.00	23.40
-2*10A	22.50	27.50	25.90
-2*11A	25.00	30.00	28.40
-2*12A	27.50	32.50	30.90
-2*13A	30.00	35.00	33.40
-2*14A	32.50	37.50	35.90



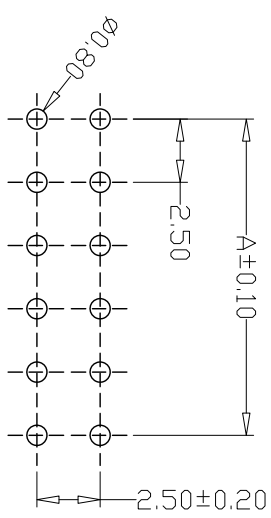
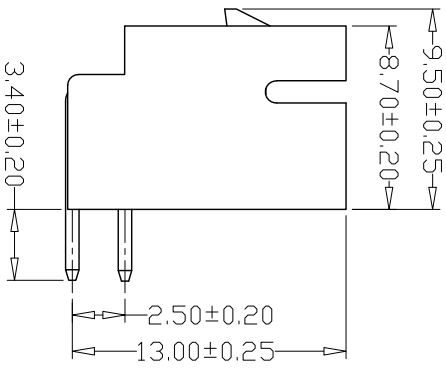
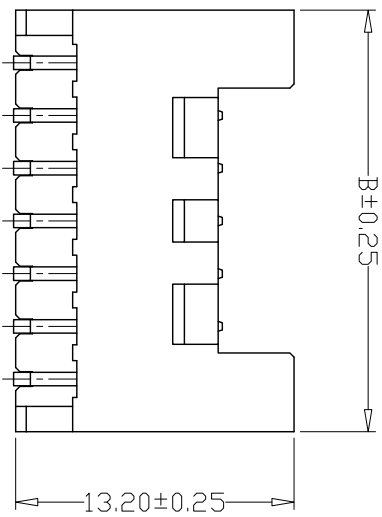
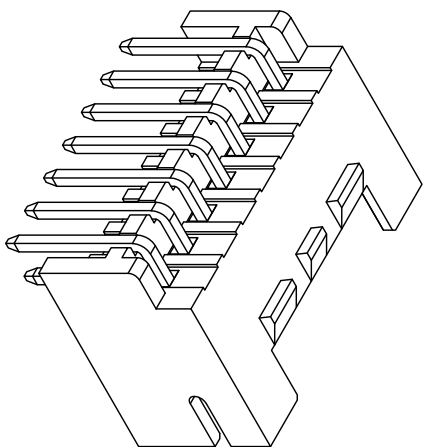
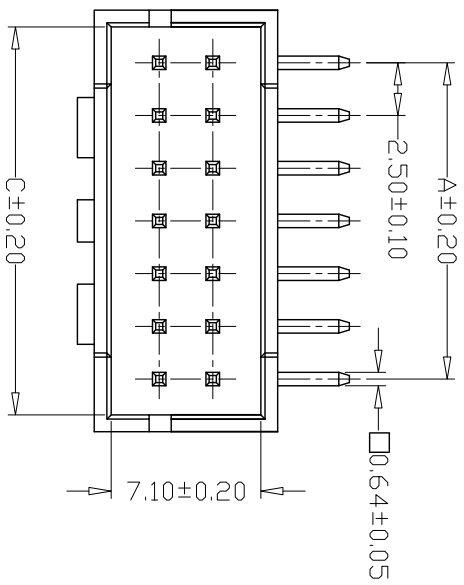
SPECIFICATIONS

- Current Rating: 3A AC, DC
- Voltage Rating: 250V AC, DC
- Temperature Range: -25°C~+85°C
- Contact Resistance: 30mΩ Max
- Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
- Material: Wafer PA66, UL94V-0  
PIN Brass Tin-plated

GENERAL TOLERANCE		制图 Mapping	张迎春
X <sub>±0.25</sub>	X <sub>±2°</sub>	审核 Audit	钱岳生
X <sub>±0.25</sub>	X <sub>±1°</sub>	核准 Approved	张名
.XX <sub>±0.15</sub>	.XX <sub>±0.5°</sub>	单位 Units	2022、10、11
.XXX <sub>±0.10</sub>	.XXX <sub>±0.5°</sub>	比例 SCALE	2022、10、11

料号 PART NO.	A25011-nA	版本 REV.	A
品名 TITLE	SM250直针 WAFER DIP TYPE	页次 Sheet	1/1
客户料号 CUST. NO.			

乐清市宏一电子有限公司  
Yueqing Hongyi Electronics Co., Ltd



PCB LAYOUT

PIN	尺寸 (mm)		
	A	B	C
-2*07AW	15.00	20.00	18.40
-2*08AW	17.50	22.50	20.90
-2*09AW	20.00	25.00	23.40
-2*10AW	22.50	27.50	25.90
-2*11AW	25.00	30.00	28.40
-2*12AW	27.50	32.50	30.90
-2*13AW	30.00	35.00	33.40
-2*14AW	32.50	37.50	35.90

SPECIFICATIONS

- Current Rating: 3A AC, DC
- Voltage Rating: 250V AC, DC
- Temperature Range: -25°C~+85°C
- Contact Resistance: 30mΩ Max
- Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
- Material: Wafer PA66, UL94V-0  
PIN Brass Tin-plated

GENERAL TOLERANCE		制图 Mapping	
X <sub>A</sub> ±0.25	X <sub>A</sub> ±2°	审核	钱岳生
X <sub>B</sub> ±0.25	X <sub>B</sub> ±1°	核准	张名
X <sub>C</sub> ±0.15	X <sub>C</sub> ±0.5°	Approved	2022. 10. 11
X <sub>D</sub> ±0.10	X <sub>D</sub> ±0.5°	Units	mm
		SCALE	2022. 10. 11

料号 PART NO.	品名 TITLE	客户料号 CUST. NO.	版本 REV.
A25011-nAW	SMD50弯针 WAFER DIP TYPE		A
			1/1

乐清市宏一电子有限公司  
YueQing HongYi Electronics Co., Ltd

版本 REV.	日期 DATE	变更内容 ECN NO.	描述 DESCRIPTION	制图 DRAWN